

本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索

[打印本页] [关闭]

论文

电子倍增CCD倍增要件研究

张灿林,陈钱,尹丽菊

(南京理工大学 电子信息工程与光电技术学院,南京 210094)

摘要:

讨论了信号载流子倍增寄存器 (CCM) 结构及其工作原理,在此基础上建立了电子倍增CCD的碰撞电离模型。通过对CCM倍增结构的研究发现实现倍增的三个必要条件:适中的倍增级电场、适当的浅掺杂浓度以及与电子碰撞平均自由程相当的倍增距离。通过建模研究均匀场强中增益情况表明增益因子为0.01时对应的偏置电压接近EMCCD所用倍增电压。

关键词: EMCCD 电子倍增 片上增益 静态感应器件

Multiplication Conditions of EMCCD

ZHANG Can-lin,CHEN Qian,YIN Li-ju

(School of Electronic Engineering and Optoelectronic Technology,Nanjing University of Science and Technology,Nanjing 210094,China)

Abstract:

The structure and working rule of Charge Carrier Multiplying register(CCM) are discussed.Based on the discussion,the impact ionization model is established.Three necessary conditions are found by researching the multiplying characters of CCM structure.They are the moderate multiplying voltage,the proper low doping concentration and the impact distance close to the electron mean free path.The results show that the bias voltage is close to that of EMCCD when the gain factor $r=0.01$ by modeling to research the gain condition in uniform field.

Keywords: EMCCD Electron multiplying Gain on chip Static induction transistor

收稿日期 2009-01-07 修回日期 2009-02-20 网络版发布日期 2009-11-24

DOI:

基金项目:

国家自然科学基金

通讯作者: 张灿林

作者简介:

参考文献:

- [1] SU Xue-zheng.EMCCD technology-single photon imaging detection [J].Modern Scientific Instruments,2005,(2): 51-53.
- [2] ZHANG Can-lin,CHEN Qian,ZHOU Bei-bei.Recent progress toward ultra-sensitivity EMCCD [J].Infrared Technology,2007,29(4): 192-195.
- [3] DENVER D J,CONROY E.Electron multiplying CCD technology: the new ICCD [C].SPIE,2003,4796: 164-174.
- [4] CHEN Chen,XU Wu-qun,WENG Dong-shan,et al.The noise sources and SNR analysis of electronic multiplying CCD [J].Infrared Technology,2007,29(11): 634-637.
- [5] Roper Scientific,Inc.On-chip multiplication gain technical note #14 [EB/OL].E2V Technologies.(2008-12-6).<http://www.photomet.com/resources/technotes/pdfs/onchipgain.pdf>.

扩展功能

本文信息

► Supporting info

► PDF(1675KB)

► HTML

► 参考文献

服务与反馈

► 把本文推荐给朋友

► 加入我的书架

► 加入引用管理器

► 引用本文

► Email Alert

► 文章反馈

► 浏览反馈信息

本文关键词相关文章

► EMCCD

► 电子倍增

► 片上增益

► 静态感应器件

本文作者相关文章

► 张灿林

► 陈钱

[6] MACKAY C D,TUBBS R N,BELL R,et al.Sub-electron read noise at MHz pixel rates

[C] .SPIE,2001,4306: 289-298.

[7] SELBERHERR S.Analysis and simulation of semiconductor devices [M] .New York: Springer-Verlag

Press,1984.

[8] MILLER S L.Ionization rates for holes and electrons in silicon [J] .Phys Rev,1957,105: 1246.

[9] MAES W,de MEYER K,van OVERSTRAETEN R.Impact ionization in silicon: a review and update

[J] .Solid-State Electronics,1990,33(6): 705-718.

本刊中的类似文章

1. 张闻文 陈钱.电子倍增CCD噪声特性研究[J]. 光子学报, 2009,38(4): 756-760

文章评论 (请注意:本站实行文责自负, 请不要发表与学术无关的内容!评论内容不代表本站观点.)

反馈人	<input type="text"/>	邮箱地址	<input type="text"/>
反馈标题	<input type="text"/>	验证码	<input type="text"/> 3253
反馈内容	<input type="text"/>		

Copyright 2008 by 光子学报